

## Informations de base

DEA - Procédure d'acte délégué

[2018/2947\(DEA\)](#)

Procédure terminée - acte délégué entre en vigueur

Exemption relative au plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la puce et le substrat du semi-conducteur dans les boîtiers de circuits intégrés à puce retournée

Complétant [2008/0240\(COD\)](#)

Sujet

3.40.06 Industries électronique, électrotechnique, TIC, robotique

3.70.13 Substances dangereuses, déchets toxiques et radioactifs (stockage, transport)